MANUFACTURE OF LAMINATED CORE

Publication number: JP61071612 (A)

Publication date: 1986-04-12
Inventor(s): ITO TATSUO

Applicant(s): TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international: /

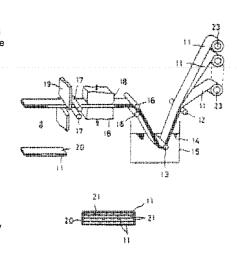
H01F41/02; H01F41/02; (IPC1-7): H01F41/12

- European: H01F41/02A3

Application number: JP19840194403 19840917
Priority number(s): JP19840194403 19840917

Abstract of JP 61071612 (A)

PURPOSE:To improve the efficiency in the operation of laminating amorphous magnetic alloy sheets, by coating an insulating agent on amorphous magnetic alloy sheets laminated in such a manner that smooth surfaces thereof do not face each other, pressing the laminated sheets in the direction of the thickness thereof, and heating them to sinter the insulating agent, thereby forming an insulating coating. CONSTITUTION: A plurality of belt-like amorphous magnetic alloy sheets 11 respectively wound on shafts 23 are unwound and transported while being laid one upon another by means of rollers 12, 13. In this case, the sheets 11 are overlaid in such a manner that smooth surfaces thereof do not face each other. The plurality of laminated sheets 11 are passed through a processing tank 15 containing an insulating agent 14, thereby coating the insulating agent 14 on the surface of each of the sheets 11. The laminated sheets 11 coated with the insulating agent 14 are passed through the area between a pair of pressing blocks 18 while being transported by means of rollers 16 and 17, thereby pressing the sheets 11 in the direction of the thickness thereof.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-71612

⑤ Int Cl.⁴
H 01 F 41/12

識別記号

庁内整理番号 8323-5E

❸公開 昭和61年(1986)4月12日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

③発明の名称 積層鉄心の製造方法

②特 願 昭59-194403

②出 願 昭59(1984)9月17日

⑫発 明 者 伊 藤

辰 雄 三重県三貫

三重県三重郡朝日町大字縄生2121番地 株式会社東芝三重

工場内

⑪出 願 人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

邳代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外

外2名

呰 紕 蕷

1.発明の名称

横層鉄心の製造方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は変圧器などの電磁誘導機器に設けられる非晶質磁性合金薄板を用いた積層鉄心の製造方法に関するものである。

[発明の技術的背景とその問題点]

変圧器などの電磁誘導機器に設けられる指層 鉄心は、従来から主磁束に対するうず電流損を 低減させるため、薄板を積層した鉄心が用いられ、しかも層間短絡を防ぐ目的で、 薄板の表面 に絶練処理を施したものが用いられている。

近時省エネルギーの要望に呼応して、鉄損が著しく小さい非晶質磁性合金材料の開発が進み、従来のけい素鋼板にかえてこの非晶質磁性合金材料を用いた積層鉄心の実用化が研究されている。

破するために、従来のけい紫翔板のように1枚 毎に薄板の装面に絶縁被膜(2~3μm)を施すと、非晶質磁性合金薄板の板厚に占める絶縁 被膜厚さの割合が大きくなり、積層鉄心を構成 した場合に鉄心占積率が悪くなり、機器全体が 大形化するという欠点が生じる。

防止できる指層鉄心の製造方法を提供すること を目的とする。

〔発明の概要〕

本発明の措層鉄心の製造方法は、複数枚の帯状をなす非晶質磁性合金薄板を、該薄板の平滑面が互いに向き合わないようにして重ね合金薄板群に絶縁処理剤を付着この非晶質磁性合金薄板群を身さ方向に担圧した後に加熱して非晶質磁性合金薄板膜ではる絶縁を関するとの指層プロックを指み重ねて積層鉄心を組立てることを特徴とするものである。

[発明の実施例]

、以下本発明の一実施例を図面を参照して説明 する。

第1 図は、植層鉄心を構成する積層プロックを製造する工程を示している。まず、巻軸23 K 巻回された帯状をなす複数枚の非晶質磁性合金薄板11をローラ12,13 K より重ねた状 晶質磁性合金薄板は、この歪取り焼鈍を施すことにより非常にもろくなり、このような状態で使用すると薄板に加わる小さな局部心力によってもクラックが発生し破壊へと発展する場合がある。

とのため、非晶質磁性合金薄板を使用して積層鉄心を構成する場合は、前記の現象を考慮した鉄心機造設計や鉄心の取扱いをしないとと、鉄心製造時かよびコイル巻等の変圧器組転して出ている場所がある。従って、非晶質磁性合金薄板を用いた積層鉄心では、必要な磁気特性を得る対策にからる。 機械的応力に耐え得る高い剛性を持たせて鉄心を保護する対策が必要である。

〔 発明の目的〕

本発明は前記の点に基づいてなされたもので、 鉄心占積率がよく且つ非晶質磁性合金薄板の特 酸である低損失特性を十分発揮し、しかも高い 鉄心剛性を有して非晶質磁性合金薄板の破損を

態で移送する。との場合、各非晶質磁性合金薄 板11は、この薄板11の平滑面が互いに向き 合ないようにして重ね合せる。 すなわちご非晶 質磁性合金薄板 1 1 を片ロール法で製造すると、 冷却ドラムと接した表面は平滑であるが、空気 と接する他方の表面は凹凸部が存在している。 このため、複数枚の非晶質磁性合金薄板11 11を平滑面が向き合わないように重ね合わせ れは、各権層間は平滑な表面と凹凸部が存在す る表面とが向き合うことになる。このように重 ねた複数枚の非晶質磁性合金薄板11を絶縁処 理剤14を入れた処理槽15内を通して各々の 非晶質磁性合金薄板11の表面に絶級処理割 14を付着させる。この絶縁処理剤 14として は、後工程の歪取り焼鈍によって溶解しない。 例えばマグネシアやリン酸塩などの無极質材を 用いる。

次に、絶縁処理剤14を塗布した複数枚の非晶質磁性合金薄板11を重ねた状態でローラ16,16なよび17,17で移送しながら一

対の押圧プロック18、18の間に適し、との **押圧プロック18,18により各非晶質磁性合** 金板11をその厚さ方向に押圧する。これによ り、各非晶質磁性合金薄板11の積層間に存在 する絶縁処理剤」4は一部が非晶質磁性合金薄 板11に押圧されて外部へ押し出される。すな わち、 第2図でも示すように各非晶質磁性合金 薄板」」の積層間には、一方の非晶質磁性合金 薄板11の表面に凹凸部が存在する。との凹凸 部は一般に1~3μm程度の表面あらさを有し ており、絶縁処理によってその表面に絶縁処理 **創14が付着している。ととて、凹凸部の凹部** 内に存在する絶紋処理剤 14は、加圧によって 非晶質磁性合金薄板11より外部へ押し出され ないが、凸部に付着していた絶縁処理剤14は 加圧によってほとんど外部へ押し出されること になる。しかしこの場合、凹凸部の不均一等に よって凸部とには触縁処理剤 1 4 が 0.0 5 μ m 程度の厚さで残るので結果として凹凸部の存在 する表面には層間絶叙として充分な絶縁被膜が

21が裕解することはない。

このようにして製造した積層プロック20を組合せて積加鉄心を組立てる。第3回は、単相変圧器に用いるラップショイント形の植脂鉄心22を示している。この積脂鉄心22の継鉄部および脚部は、第4回でも示すように複数組の構層プロック20を積層して縮付ポルトあるいはパインドテープ(図示せず)により締付固定して構成する。

然るに、本発明による積層鉄心の製造方法においては、各積層プロック20において、非晶質磁性合金薄板11の積層間に形成される絶線被膜21が極めて薄く、非晶質合金薄板の1枚低級を形成した場合に比較して絶縁被膜を形成した場合に比較して絶縁被膜厚さの割合が大変小さい。このため、非晶質磁性合金薄板11の積層プロック20における鉄心占荷率を向上することができる。

また植形プロック20は複数枚の非晶質磁性 合金薄板11を柏脳して形成されていても次の 理由によりうす電流損か少なく、非晶気磁性合 形成される。

に付着させた後、非晶質性合金薄板11を酸処理性合金薄板11を酸処理性合金薄板11装金数が下で後、非晶質性性合金薄板11装金数がある。との形式では、11を関係がある。との形式を関係がある。とのでは、11の一位をでは、11の一位をでは、11を関係がある。とのの一位をでは、11を切断を関する。とのでは、11を切断を関する。とのでは、11を切断を関する。とのでは、11を切断を関する。とのでは、11を切断を関する。

次にこの稽層プロック2のに歪取り焼鈍処理を施す。この歪取り焼鈍は非酸化性雰囲気中で直流磁界をかけなから約400℃で10分~2時間加熱して行なり。この歪取り焼鈍によって非晶質磁性合金薄板の表面に形成した絶縁被膜

金薄板11が本来もっている低損失特性を充分 に発揮できる。 すをわち、 現在得られる非晶質 磁性合金薄板 I I の板厚は約30 μmで、その 固有抵抗は130 μΩ-cm² 程度である。この値 はけい素鋼板に比較して、厚さで 1/7 ~ 1/10 固有抵抗で3~6倍である。このため、非晶質 磁性合金薄板11を指層して鉄心として使用す る場合に、非晶質磁性合金薄板11の積層群の うず電流損Weの値をけい素鋼板のそれと同一 条件に設定した場合には、うず電流損Weが、 We $\propto t^2 \cdot f^2 \cdot \frac{1}{a}$ (但し、t: 薄板摩さ、 f: 周波数、ρ:薄板の固有抵抗)なる式で表わ されるから、非晶質磁性合金薄板11の積層群 すなわち積層プロック20の厚さが、1枚のけ い素鋼板の厚さの√ヶ倍の増加となる。すなわ ち、前記したように非晶質磁性合金薄板11の 固有抵抗力は、けい累鋼板のそれに比して3~ 6倍であるから、非晶質磁性合金薄板 11は 15~30枚檔層してけい紫鋼板1枚のうず電 流損と同一である。しかも憤暦プロック20亿

おいては、非晶質磁性合金薄板 1 1 の積層間にも 絶縁被與 2 1 が形成されているので、さらに 9 才電流損を低減できることに 5 り、非晶質磁性合金薄板 1 1 のもつ低損失特性を充分に発揮できる。

一方、複数枚の非晶質磁性合金薄板 1 1 からなる間層プロック 2 0 は層間接着及びいるの保護が絶縁被膜 2 1 により行なわれているのに、剛性なりになるととなができるとともにといい、組立なりに加わる局部応力、さらには変圧器 軸 しんか 1 1 にクラックや で 1 を生じることがない。

なお、絶縁処理削14の加熱による焼付工程は押圧プロック18にヒーターを組込み、厚さ方向に押圧する工程中で行なってもよく。 また 横層プロック20の焼鈍 瞬に同時に行なってもよい。 さらに、非晶質 亜性合金 薄板11を所定の長さに切断する工程は押圧プロック18で押

4. 図面の簡単な説明

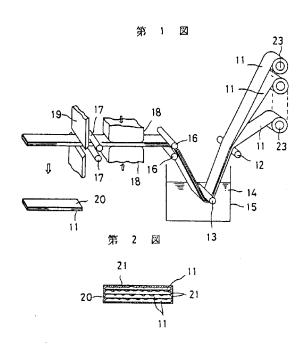
第1図ないし第4図は本発明の一実施例を示すもので、第1図は積層プロックの製造工程を示す説明図、第2図は積層プロックの拡大断面図、第3図は単相変圧器の積層鉄心構成を示す斜視図、第4図は積層プロックの積み重ね状態を拡大して示す説明図である。

11…非晶質磁性合金薄板、14… 絶線処理 剤、15…処理槽、18…抑圧プロック、19 … 切断装造、20… 樹樹プロック、2·1… 絶線 彼膜。

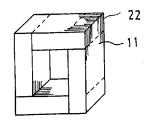
出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦

圧する工程よりも前に行なってもよい。また本 実施例において非晶質磁性合金薄板 1.1 に絶縁 処理剤を付着する方法はディップ法で行なった が、吹付け法によってもよい。

[発明の効果]



第 3 図



第 4 図

